This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-295051

(43)Date of publication of application: 20.10.1992

(51)Int.CI.

CO4B 35/49 H01B 3/12 H01L 41/187

(21)Application number: 03-084645

(71)Applicant: MITSUBISHI MATERIALS CORP

(22)Date of filing:

25.03.1991

(72)Inventor: YAMANAKA SEIJI

YAMAMOTO TAKASHI TAKENAKA TADASHI KAMIYAMA MAMORU

(54) PZT CERAMIC COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the mechanical strength of PZT ceramics used as an electronic material such as a dielectric, piezoelectric, pyroelectric or insulating material without deteriorating the functional characteristics such as the piezoelectric characteristics.

CONSTITUTION: PZT ceramics represented by a chemical formula Pb1.01-(Zr0.53 Ti0.47)O3+0.5mol% Nb2O5 is prepd. and 0.5 to <5wt.% bismuth sodium titanate forming a liq. phase at a temp. close to the sintering temp. of the PZT ceramics is added to 100wt.% of the PZT ceramics.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平4-295051

(43)公開日 平成4年(1992)10月20日

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所

C 0 4 B 35/49

H 0 1 B 3/12 3 0 1

HO1L 41/187

審査請求

(全4頁)

(21)出願番号

特願平3-84645

(71)出願人 999999999

三菱マテリアル株式会社

(22)出願日

平成3年(1991)3月25日

(72)発明者 *

(57) 【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

^{(54) 【}発明の名称】 PZT系セラミツクス組成物

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 化学式Pb_1_. _0_1 (Zr_0_0. _5_3Ti_0_. _4_7) O_3+0.5m o 1%Nb_2O_5で表されるPZT系材料100重 最%に0.5重量%以上5重量%未満のビスマスナトリウムタイタネートを添加したPZT系セラミックス組成物。

【請求項2】 ビスマスナトリウムタイタネートが化学式(Bi_1_/_2Na_1_/_2) TiO_3で表される請求項1記載のPZT系セラミックス組成物。 10 【請求項3】 ビスマスナトリウムタイタネートが化学式(Bi_1_/_2Na_1_/_2)__0_. _8 (Sr_1_/_2Pb_1_/_2)__0_. _8 (Sr_1_/_2Pb_1_/_2)__0_. _ 1_2TiO_3で表される請求項1記載のPZT系セラミックス組成物。

【請求項4】 ビスマスナトリウムタイタネートが化学 式(Bi_1_/_2Na_1_/_2)__0_._8 _8(Pb_1_/_2Ca_1_/_2)__0_._ 1_2TiO_3で表される請求項1記載のPZT系セラミックス組成物。

20

技術表示箇所

識別記号

13001 4 25000

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int_Cl_1

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

FI.

(11)特許出顧公開番号

特開平4-295051

(43)公開日 平成4年(1992)10月20日

C 0 4 B 35/49 H 0 1 B 3/12	Y 7310 - 4G 3 0 1 9059 - 5G					
H01L 41/187						
	7342 — 4 M	H01L 41/18 101 D				
	. •	審査請求 未請求 請求項の数4(全 4 頁)				
(21)出顧番号	特爾平3-846 45	(71)出願人 000006264 三妻マテリアル株式会社				
(22)出舉日	平成3年(1991)3月25日	東京都千代田区大手町1丁目5番1号				
		(72)発明者 山中 请二				
	•	埼玉県秩父郡横濱町大字横濱2270番地 三				
		養マテリアル株式会社セラミツクス研究所				
		内 (70) 致明显: (4-1				
		(72)発明者 山本 孝 神奈川県横須賀市走水2丁目26番J-304				
		一				
		7 (72)発明者 竹中 正				
		千葉県柏市西町 5番 9 号				
		(74)代理人 弁理士 須田 正義				
		最終頁に続く				
•		1				

(54) 【発明の名称】 P2T系セラミツクス組成物

(57)【要約】

【目的】 誘電体材料、圧電材料、無電材料、絶縁材料等の電子材料に使用されるPZT系材料の圧電特性をはじめとする機能的な特性を損うことなくこのセラミックスの機械的強度を増大する。

【機成】 化学式 P b 1.01 (Z r 0.5) T l 0.47) O 5 + 0.5 m o 1 % N b 2 O 5 で表される P Z T 系材料 1 0 0 重量% にこの P Z T の焼 結温度付近で液相を形成する 0.5 重量% 以上 5 重量% 未満のピスマスナトリウムタイタネートを添加する。

6

(2)

特別平4-295051

【特許請求の範囲】・

【請求項1】 化学式Pb1.01(2 ro.33 Tio.47)O1 +0.5mol%Nb₂Osで表されるP2T系材料10 0重量%に0.5重量%以上5重量%未満のビスマスナ トリウムタイタネートを添加したPZT系セラミックス 組成物。

【請求項2】 ピスマスナトリウムタイタネートが化学 式(Bir/: Nar/:)TIO:で表される請求項1記載の PZT系セラミックス組成物。

式(Bi1/2 Na1/2) 0.44 (Sr1/2 Pb1/2) 0.12 TiOx で表される請求項I配載のPZT系セラミックス組成

【請求項4】 ピスマスナトリウムタイタネートが化学 式(Bi1/2 Na1/2)0. sa (Pb1/2 Ca1/2)0. 12 TiO1 で表される請求項1記載のPZT系セラミックス組成

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は誘電体材料、圧電材料、 焦電材料、絶縁材料等の電子材料に使用されるP2T系 セラミックス組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般的に、セラミックスは硬度、弾性、 耐熱性などに優れ、機械的な部品、或いは電子材料部品 として使用されている。しかし、現状では通常のセラミ ックスの製造法、例えばドクタープレード法、プレス 法、押出し法、泥しょう鋳込み法等に基づいて、セラミ ックスラリーを所定の形状に成形した後、単に焼成する だけでは本来セラミックスが有する上配優れた特性をエ 30 学的に十分に引出すことはできない。 これはセラミック スにはその焼結体内部に多少なりとも気孔や微小欠陥が あり、外力が働いたときに応力が気孔等に集中し破壊を 生じるためである。近年、構造体用セラミックスの分野 では、高強度、高靭性の特性の得られる機構が明らかに され、HIP法やセラミックスの微細構造の制御などの セラミックス焼成法に特別な工夫を行うことによって前 述のセラミックスの欠点が克服されつつある。

【0003】しかし、電子材料用セラミックスの分野で 大しているにもかかわらず、この領域への応用で重要な 高強度、高朝性に着目した材料研究は少ない。誘電体材 料についても近年の電子部品の小型薄型化に伴い、その 機械的強度の向上が望まれているが、これといった対応 が探られていないのが現状である。代表的な圧電材料と して、チタン酸パリウム(BaT101)とチタン酸鉛(P bTiO1)を主成分をしたPT系セラミックス、及びチ タン酸鉛とジルコン酸鉛(PbZr01)を主成分とし、 これに各種の添加剤を混合してなる(PbTi0)-Pb

の強誘電性セラミックスが知られている。そして、今日 では、超音波探知機や超音波遅延線、弾性表面波用デバ イスなどにおいて、使用周波数が高周波になるにつれて 高周波領域で比誘電率や誘電損失が小さくまた電気機械 結合係数が大きな圧電性セラミックスの開発が強く要望 されている。P2T系材料は2r:Tl=55:45の 成分を境にして、正方晶系の相と三方晶の相に分けら れ、この相転移点付近での圧電効果が大きい。P2T系 材料は−50~250℃の範囲での転移温度がないため 【請求項3】 ピスマスナトリウムタイタネートが化学 10 優れた圧電材料となっている。2c:Ti=52:48 の組成物での比訴意率は399、電気機械結合係数は 0. 529である。PZT系材料は従来の焼結法によれ ば1200℃程度の焼成温度で焼結する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このように存 用で機能的な特性に富み、圧電セラミックスとして広範 囲に利用されているPZT系材料においても、機械的強 度の向上に関しては、圧電出力係数g33を増加させるた めに空孔を増加させて多孔質化する研究と併せて、強度 20 が低下しないようにホットプレス法により空孔を減少さ せる研究とが行われている程度である。この圧電出力係 数gュュを増大するために空孔率を50%以上にすると、 抗折強度は著しく低下する。そこで、セラミック材料に 低温で液相を形成する成分を添加して焼結させるセラミ ックスの液相焼結法を利用して、電子材料用セラミック スにおいても、焼成時に被相成分でセラミックス粒子を 被覆し、セラミックス表面の欠陥を解消してセラミック ス焼結体の強度を向上することが考えられる。この方法 は、焼結技術自体には特別な工夫は必要でないものの、 液相成分となる添加剤を選択しないと、セラミックスの 機能的な特性、即ち、誘電特性、圧電特性、無電性、絶 縁性が損われる問題点があった。

【0005】本発明の目的は、PZT系材料の圧電特性 をはじめとする機能的な特性を損うことなくこのセラミ ックスの機械的強度を増大し得るP2T系セラミックス 組成物及びその製造方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、P2T系 セラミックスの焼結温度と同一の温度で液相を形成し、 は、圧電材料のように高周波、高出力領域への利用が拡 40 P2T系セラミックスと同じ機能的な特性を有する化合 物を添加剤として選択することにより、本発明に到達し た。本発明のPZT系セラミックス組成物は、化学式P b1.11 (Zre.53 Tie.47)O2+0. 5mo1%Nb2O sで表されるPZT系材料100重量%に0.5重量% 以上5重量%未満のピスマスナトリウムタイタネートを 添加したものである。

【0007】以下、本発明を辞述する。本発明のPZT 系材料はZr: Ti=53:47であって、化学式Pb 1.01 (2 ro. 32 Tio. 47)O2+0. 5mo1%Nb2Os ZrOi)系のいわゆるPZT系セラミックスなど多結晶 50 で表される。このZr/Tiの組成はMPB(Morphotr (3)

特開平4-295051

opic Phase Boundary) と呼ばれ、正方品相と差面体品 相とが共存していると考えられている。このPZT系材 料はPbOとZrOzとTiOzとNbzOsとを混合し、 この混合物を仮焼した後、粉砕して粉末の形態で作られ る。Pbを1%過剰にするのは焼成時の蒸発を考慮する ためである。また 0.5 mo 1%のNb: Osを添加する のは分極を容易にし電気的な特性を安定させるためであ る.

【0008】一方、ピスマスナトリウムタイタネート (Bi、Na) 1/2 Ti 0 1 は比誘電率が小さく、キュリ 10 一温度が高く、かつ電気機械結合係数が大きいセラミッ クスである。このピスマスナトリウムタイタネートは一 般式(Bli/2Nai/2):- (Sr.Pb.Cac): TiO:で 表されるものが好ましい。特に、x=0, a=b=c= $00(Bi_{1/2}Na_{1/2})TiO_3$, x=0. 12, a=b. = 0. 5, $c = 0 \mathcal{O}(B i_{1/2} N a_{1/2})_{0.88} (S r_{1/2} P b)$ $(1/2)_0$ (2 TiO₂Xdx=0, 12, a=0, b=c=0. 50(Bi1/2Na1/2)0. st (Pb1/2Ca1/2)0. 12T iOzが本発明の目的に合致し、好ましい。また、特別 平1~242464号公報に開示されるように、(Bi 1/2 Na1/2) TiOsに、改質成分としてSrTiOs. PbTi0,又はCaTi0,のいずれか1種又は2種以 上を添加したものを用いてもよい。 これらの添加によ り、抗電界が大きいピスマスナトリウムタイタネートを 容易に分価でき、1000~11.00℃の比較的低温で 容易に緻密化することができる。このピスマスナトリウ ムタイタネート焼結体は誘電率が250以下、キュリー 温度が300℃程度、電気機械結合係数も大きい特長が あり、高周波用の特殊な圧電セラミックスにも使用でき ろものである。

【0009】上述したピスマスナトリウムタイタネート はPZT系材料とほぼ同じか若干低い温度で焼結し、P 2 T系材料と同じ圧電材料である。このピスマスナトリ ウムタイタネートはPZT系材料100重量%に0.5 重量%以上5重量%未満添加される。0.5重量%未満 であると、本発明の効果が発揮されず、5重量%以上に なると電気機械結合係数をはじめとするPZTの機能的 な特性が低下がするようになる。

[00101

【作用】PZT系材料に上記所定量のピスマスナトリウ ムタイタネートを添加することにより、P2T系材料の 焼成時にピスマスナトリウムタイタネートが液相を形成 し、粒界にピスマスナトリウムタイタネート相を形成さ せる。この液相の形成によりPZT粒子がフレキシブル に動くことができ、また空孔も動きやすくなるため、従 来の焼結体に比べて戦密化が早くなり、欠陥も少なくな 、る。この結果、外力が加わり応力が集中したときに破壊 が起こる確率を低減でき、機械的強度を向上させること ができる。またピスマスナトリウムタイタネートは液相 状態ではPZT粒子と反応せず、PZTの圧電特性を直 50 ポールミルにより仕上粉砕を行った。この仕上げ粉に、

接支配するものではないが、PZT粒子の粒界に発存し た場合には、ビスマスナトリウムタイタネート自体が圧 電体であるため、P2T系材料の圧電特性の低下は抑制 される。ピスマスナトリウムタイタネートの添加によ り、抗電界が大きくなって問題を生じる場合には、前述 したように、抗電界を小さくするためのSrTi0ょ、 PbTi01又はCaTl01のいずれか1種又は2種以 上を改質成分として添加すればよい。

[0011]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、代 表的な圧電材料であるPZT系材料にこのセラミックス の焼結温度付近で液相を形成し、このセラミックスと同 じ機能的な特性を有する化合物、即ち、同じく圧電材料 として知られるピスマスナトリウムタイタネートを第2 成分として添加することにより、PZTの機能的な特 性、圧電特性を損うことなくこのセラミックスの機械的 強度を向上させることができる。本発明によりPVTの 焼結体の機械的強度は従来の方法で製造されるP2Tセ ラミックスの機械的強度より著しく強化され、電子セラ ミックスでは圧電材料のように高周波、高出力傾域への 利用拡大が可能になる。また誘電体材料としてのPZT 系材料についても、近年の電子部品の小型薄型化に伴 い、その機械的強度の向上が求められているが、本発明 の組成物を用いれば、その目的を達成することができ **る**。

[0 0 1 2]

【実施例】次に本発明の具体的態様を示すために、本発 明の実施例を比較例とともに説明する。以下に述べる実 **施例は本発明の技術的範囲を限定するものではない。**

- <実施例1>先ず、化学式Pb..o1(Z ro.53 T io. 17) O₃ + 0. 5 m o 1 % N b : O₃ で表される P Z T 系材料 粉末を調製した。出発原料としていずれも99%以上の 高純度の金属酸化物PbOとZrO:とTiO:とNb2 Osを用意し、これらを所定の組成になるように配合し た後、ポールミルで混合した。この混合物を900℃で 2時間仮焼した後、粉砕してPZT系材料粉末を得た。 次に、一般式(Bij/2Nai/2);-i(SraPbrCac)z TiO:で表されるピスマスナトリウムタイタネートの うち、次の組成の各粉末を調製した。
- 40 No. 1: (Bli/2Nai/2)TiO1 No. 2: (Bli/2Nai/2)0. 13 (Pbi/2Cai/2) 0. 12 T I O3

この出発原料として試薬特級のBliOiとNaCOiと SrCO₂とPbOとTiO₂を用意し、これらを所定の 祖成になるように配合した後、ポールミルで混合した。 この混合物を800℃で1時間仮焼した後、粉砕してビ スマスナトリウムタイタネート粉末を得た。P2T系材 料粉末100重量%とするとき、これに対して0.5重 量%のピスマスナトリウムタイタネート粉末を添加し、

-301-

(4)

特開平4-295051

パインダーとしてポリピニルアルコールを粉に対し 2. 5 重量%となるように溶液でそれぞれ加え、造粒した。 直径25mm、厚み1mmの円板になるよう1000k g/cm²の圧力でプレス成形を行った。500℃で1 0時間脱パインダーを行った後、マグネシアセッター内 で焼成し、P2T系セラミックス焼結体を得た。焼成温 度は1150℃、1175℃、1200℃でそれぞれ2 時間とした。

【0013】〈実施例2〉実施例1と同じP2T系材料 粉末に実施例1と同じビスマスナトリウムタイタネート 10 及び抗折強度を測定した。その結果を表1に示す。 粉末を1.0重量%添加した以外は実施例1と同様にし て焼結体を得た。

*<比較例1>実施例1と同じPZT系材料粉末に実施例 1と同じピスマスナトリウムタイタネート粉末を5.0 重量%添加した以外は実施例1と同様にして焼結体を得

〈比較例2〉実施例1と同じP2T系材料粉末にピスマ スナトリウムタイタネート粉末を添加しないで、実施例 1と同様にして焼結体を得た。

【0014】<測定と結果>上記実施例及び比較例で作 製したセラミックス焼結体について、電気機械結合係数

[0015]

(表1)

	施結体 の組成	海 加 量 (%)	電気機械結合係数(Ep) 態成温度(で)			抗折強度(kg/cm*) 使成温度(°C)		
			1150	1175	1200	1150	1175	1200
実施例1	P2THfo.1	9.5	0.64	0.64	0.64	283	893	758
実施例2	~	1.0	0.62	0.62	0.62	1044	966	893
比较例1		5.0	0.45	0.37	0.46	893	893	893
実施例1	PZT+No.2	0.5	0.64	0.62	0.59	874	1026	974
実施例 2	~	1.0	0.62	0.69	0.58 l	_	_	_
比较例1	•	5.0	0.45	0.43	0.45	-	-	_
比较例2	PZT	0	0.67	0.67	0.67	893	893	893

【0016】PZT+No. 1については、ピスマスナ トリウムタイタネートの添加量 0. 5 重量% (実施例 1) から1. 0 重量% (実施例2) において電気機械結 4から0、62に低下するのに対し、抗折強度は893 kg/cm¹から最大1044kg/cm²に増加した。 変化した割合は電気機械結合係数が7.5%低下したの に対し、抗折強度は17%増加した。PZT+No. 2

についても同様の効果が認められた。電気機械結合係数 のこの程度の低下は実用上問題ないと考えられる。ビス マスナトリウムタイタネートの添加量が5.0重量%の 合係数が無添加(比較例 2)の0 、6 7 に比べて0 、6 30 場合(比較例 1)及びピスマスナトリウムタイタネート を添加しない場合(比較例2)には、いずれも抗折強度 が893kg/cm²と低く、また添加量が5.0重量 %の比較例1では、電気機械結合係数の低下が大きくな り、実用上問題が起こり易くなる。

フロントページの検ぎ

(72) 発明者 上山 守

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三 **菱マテリアル株式会社セラミツクス研究所** 内